



ROUD RACING TECHNOLOGY

Press Release

ROUD TOKYO AUTO SALON 2015にて、
SUV専用20インチホイールSLASH及び
ハイエース専用20インチホイールBONZOを2作同時リリース

各位

貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社アイロックは2015年1月9日～11日に開催する[TOKYO AUTO SALON 2015 with NAPAC]にて、
ROUDブランドから、SUV専用20インチホイールSLASH(スラッシュ)及び、ハイエース専用20インチホイールBONZO(ボンゾ)を2作同時リリース致します。

(幕張メッセ 5ホール ブース#516 黒い円盤のROUDロゴのバルーンが目印になります。)

ROUDブランドのコンセプトである、機能美を追求したデザインを持ち合わせた、新たなラインナップとなります。

是非とも、ROUDブースにお立ち寄り願います。
今年度も、アイロックを宜しく願いいたします。

2015年1月5日 株式会社アイロック 代表取締役古賀琢麻

